|  |
| --- |
| 한국후지쯔(주) 입사지원서 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **지원부문** |  |
| **지원구분** | [x] 신입사원 / [ ] 경력사원 |

|  |
| --- |
| **기본 인적사항** |
| 이름 |  | 성별 |  |  |
| 생년월일 |  | 연락처 |  |
| 주소 |  |
| 이메일 |  |

|  |
| --- |
| **학력사항** |
| 대학원(해당시) | 학교명 | 전공 | 소재지 | 입학년월 | 졸업년월 | 평점평균 | 졸업구분 |
|  | 논문제목:  |
| 대학교 | 학교명 | 전공 | 소재지 | 입학년월 | 졸업년월 | 평점평균 | 졸업구분 |
| 고등학교 | 학교명 | 소재지 | 입학년월 | 졸업년월 |

\* 필요한 경우 양식의 행 또는 열을 추가하여 기재하여 주십시오.

|  |
| --- |
| **자격 및 교육** |
| 자격증 | 자격명 | 발급처 | 발급연월 |
|  |  |  |  |
| 교육이수 | 교육명 | 실시처 | 실시연월 |

\* 필요한 경우 양식의 행 또는 열을 추가하여 기재하여 주십시오.

|  |
| --- |
| **외국어 능력** |
| 영어 | 취득시험 | 공인점수 | 취득연월 | 회화능력 ( 상 / 중 / 하 ) |
| 일본어 | 취득시험 | 공인점수 | 취득연월 | 회화능력 ( 상 / 중 / 하 ) |
| 기타(언어명) | 취득시험 | 공인점수 | 취득연월 | 회화능력 ( 상 / 중 / 하 ) |

\* 필요한 경우 양식의 행 또는 열을 추가하여 기재하여 주십시오.

|  |
| --- |
| **병역 및 기타** |
| 병역구분 | [ ] 만기제대 / [ ] 기타제대 / [ ] 면제 / [ ] 복무중 / [ ] 비대상 / 기타 ( ) |
| 보훈대상 | [ ] 대상 / [ ] 비대상 | 장애등급 | [ ] 대상 / [ ] 비대상 |

\* 국가보훈대상 및 장애인은 관련법에 따라 우대 처리됩니다.

|  |
| --- |
| 경력사항 |
|  |

|  |
| --- |
| **직무경력사항** |
| 회사명1 | 부서명 | 입사일 (YYYY/MM/DD) | 퇴사일 (YYYY/MM/DD) | 직급 |
| 주요직무퇴직사유 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명2 | 부서명 | 입사일 (YYYY/MM/DD) | 퇴사일 (YYYY/MM/DD) | 직급 |
| 주요직무퇴직사유 |

\* 필요한 경우 양식의 행 또는 열을 추가하여 기재하여 주십시오.

\*입사시 증빙서류 제출이 필요하며 증명이 불가능한 경력 등은 기재하지 않습니다.

\*최종 회사에 재직중이면, 퇴사일은 비워 둡니다.

|  |
| --- |
| 자기소개서 |
|  |

\*자기소개는 글자 수 제한이 없습니다.

|  |
| --- |
| **한국후지쯔에 입사를 지원하게 된 동기는 무엇이며, 이를 위해 본인이 지금까지 무엇을 어떻게 준비해 왔는지 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다** |
|  |

|  |
| --- |
| **남들과 다른 본인만의 강점은 무엇이며, 그 강점이 본인이 소속된 조직내에서 어떠한 영향을 미쳤는지에 대해 구체적인 상황과 본인의 생각을 기술해 주시기 바랍니다**  |
|  |

|  |
| --- |
| **입사 후 본인이 한국후지쯔에서 하고 싶은 일은 무엇이며, 이를 성공적으로 해내기 위해서 본인이 어떻게 무엇을 해야 하는지에 대한 계획을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다**  |
|  |

상기 모든사항은 사실임음을 확인합니다. 본인은 위 기재내용이 전부 사실이고, 요구된 정보에 누락이 없음을 확인합니다.

위 기재내용이 사실과 다른 경우에는 귀사의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

본인은 첨부의 [개인정보 및 민감정보의 수집과 이용에 대한 동의서]의 내용에 동의합니다.

20 년 월 일

지원자 서명

|  |
| --- |
| 첨부 (개인정보 및 민감정보의 수집과 이용에 대한 동의서) |
|  |

**본인은 아래의 내용을 확인하고 한국후지쯔㈜가 본인의 개인정보를 수집ㆍ이용하는 것에 동의합니다**

|  |  |
| --- | --- |
| 수집 및 이용 목적 |  근로계약 체결(채용) 절차의 진행 및 관리, 경력·자격 등 확인(조회 및 검증), 채용 여부의 결정 민원처리, 분쟁해결, 법령상 의무이행 등 |
| 수집 및 이용 항목 | [필수적 정보] 개인식별정보- 사진, 성명, 성별, 생년월일 등 신상정보, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처[선택적 정보] 개인식별정보 외에 입사지원서 등에 제공한 정보- 경력사항, 성적, 학력사항, 활동사항, 병역사항, 외국어능력사항, 자격증사항 등[민감정보] - 건강검진 결과, 장애·보훈사항 |
| 보유 및 이용기간 | 위 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 채용완료 후 6개월 동안 위 이용 목적을 위하여 보유·이용됩니다. 단, 위 기간 경과 후에는 민원처리, 분쟁해결 및 법령상 의무이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유 및 이용됩니다. |
| 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익 | 위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 채용 심사를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 채용절차의 진행이 가능합니다.위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 다만 **동의하지 않으시는 경우 우대 자격 인정 등에 있어 채용 전형과 관련하여 불이익을 받을 수 있습니다.**  |
| 수집 및 이용 동의 여부 | 본인은 한국후지쯔(주)가 위 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. 개인식별정보 ([ ] 동의함 / [ ] 동의하지 않음) 개인식별정보 이외의 정보 ([ ] 동의함 / [ ] 동의하지 않음) |
| 민감정보 동의 여부 | 본인은 한국후지쯔(주)가 위 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다 (※민감정보 수집에 동의하셔야 신체검사 등 채용절차 진행이 가능합니다).  ([ ] 동의함 / [ ] 동의하지 않음) |